

FPC/PCB打样/批量加工印制

产品名称	FPC/PCB打样/批量加工印制
公司名称	深圳市通联电路有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:专业FPC/PCB打样/批量加工印制 机械刚性:柔性
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 松岗燕川北部工业园A栋一楼
联系电话	86-0755-29750797 13751186780

产品详情

专业生产pcb高品质样板、批量板、特种多层板。快速交货：样品最快双面8小时/24小时，多层48小时，正常生产交付能力双面96小时，多层144小时。

我司线路板生产工艺能力如下：

1、表面工艺：喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。 2、pcb层数layer 1-20层

3、最大加工面积max board size单面/双面板650x450mm single/

4、板厚board thickness 0.3mm-3.2mm最小线宽min track width 0.10mm最小线距min.space

0.10mm 5、最小成品孔径min diameter for pth hole 0.3mm 6、最小焊盘直径min diameter

for pad or via 0.6mm 7、金属化孔孔径公差pth hole dia.tolerance $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8$

$\pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差hole position deviation $\pm 0.05\text{mm}$ 9、绝缘电阻insulation

resistance $> 10^{14}$ (常态) 10、孔电阻through hole resistance 300 μ

11、抗电强度dielectric strength 1.6kv/mm 12、抗剥强度peel-off strength 1.5v/mm

13、阻焊剂硬度solder mask abrasion $> 5\text{h}$ 14、热冲击thermal stress 288 10sec

15、燃烧等级flammability 94v-0 16、可焊性solderability 235 3s在内湿润翘曲度board

twist $< 0.01\text{mm}/\text{mm}$ 离子清洁度ionic contamination < 1.56 微克/cm²

17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz 18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米

19、常用基材：fr-4、fr-5、cem-1、cem-3、94vo、94hb 20、客供资料方式：gerber文件、powerpc

b文件、protel文件、pads2000文件、autocad文件、orcad文件、菲林、样板等

本产品的品牌是凯卓电子，型号是专业FPC/PCB打样/批量加工印制，机械刚性是柔性，层数是双面，基材是钼，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠